
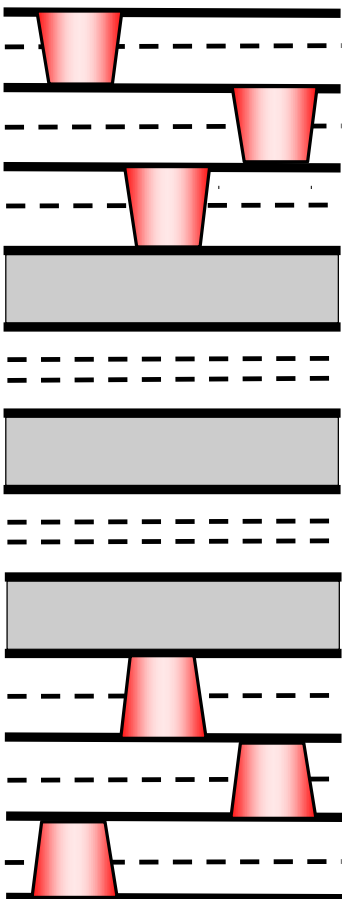


LAGENAUFBAU HDI (Standard)											
HDI12_3+6+3_1,55_35			12 - Lagen Kerne: 0,20 mm Cu 35/35 µm								
WE-Artikel Nr.:					3 + 6 + 3						
KUNDE:					vorl. nur CBT Schopfheim						
LAGENBEZEICHNUNG		AUFBAU			BASIS-Material	CU	PREPREG ANZAHL/TYP	ENDDICKE	KUNDEN-FORDERUNG		
KUNDE	WE							[µm]	[µm]		
1	TOP/VS				Folie	12 µm	1)	12			
									1 x 1080	60	
2	VSK2						Folie	12 µm		30	
									1 x 1080	60	
3	VSK1						Folie	12 µm		30	
									1 x 1080	60	
4	2							35 µm		33	
							0,200 mm			200	
5	3							35 µm		33	
									2 x 1080	124	
6	4							35 µm		33	
							0,200 mm			200	
7	5				35 µm		33				
						2 x 1080	124				
8	6				35 µm		33				
				0,200 mm			200				
9	7				35 µm		33				
						1 x 1080	60				
10	RSK1				12 µm		30				
						1 x 1080	60				
11	RSK2			Folie	12 µm		30				
						1 x 1080	60				
12	BOT/RS			Folie	12 µm	1)	12				
Gesamtdicke Material: 1550											
<small>Anmerkung: Werte für Prepreg sind Mittelwerte (der genaue Wert ist von den Leiterbildstrukturen abhängig)</small>											
MATERIALDICKE:	1,55	+/-	0,14	mm				Datum:	Bearbeiter:		
DICKE über galv. Endoberfläche	1,64	+/-	0,17	mm							
DICKE über LSM incl.galv.-Kupfer	1,70	+/-	0,19	mm							
Kundenforderung:		+/-		mm	Messstelle:						
Erstellt am	von	Geprüft am	von	Freigegeben am	von	Revision					
29.03.2006	S. Keller	04.05.2006	M.Kress	04.05.2006	R.Schönholz	00	Seite:	9+			